

2026-2030 年中国科创芯片行业深度全景调研及发展趋势预测报告

In-Depth Comprehensive Survey and Development Trend Forecast Report on China's Innovative Technology Chip Industry (2026-2030)

(中国企业高层战略决策参考必备)



关注微信，
行业干货，
财经资讯，
一手掌握。

2026 年度版
中国行业研究咨询报告系列
中研普华 决策参考

● 行业研究咨询报告 (推荐指数★★★★★)

《中国行业研究咨询报告》是中研普华依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借中研普华在其多年的行业研究经验基础上建立起的完善产业研究体系，一整套的产业研究方法始终处于行业领先地位，是目前国内覆盖面最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的行业研究报告系列。

《中国行业研究咨询报告》充分体现了中研普华所特有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势，以客户需求为导向，以行业为主线，全面整合行业、市场、企业等多层面信息源，依据权威数据和科学的分析体系，在研究领域上突出全方位特色，着重从行业发展的方向、格局和政策环境，帮助客户评估行业投资价值，准确把握行业发展趋势，寻找最佳营销机会与商机，具有相当的预见性和权威性，是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。

我们的优势：

丰富的专家资源和信息资源：中研普华依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时，与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。

《中国行业研究咨询报告》全部由国内一流经济学家、行业专家作为顾问，由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料，加上我们严格的审稿制度，使报告的质量都有充分的保证。

行业覆盖范围广、针对性强：中研普华《中国行业研究咨询报告》的入选行业普遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分析的同时，还对其中重要的细分行业或产品进行单独分析。其信息量大，实用性强是任何同类产品难以企及的。

内容全面、论述生动：中研普华《中国行业研究咨询报告》在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

深入的洞察力和预见力：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有 100 多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。

有创造力和建设意义的策略：对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况(结构与主要竞争企业)、发展趋势等进行分析 and 论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强对策等等。

一、报告简介 PROFILE

2026-2030 年中国科创芯片行业深度全景调研及发展趋势预测报告		
In-Depth Comprehensive Survey and Development Trend Forecast Report on China's Innovative Technology Chip Industry (2026-2030)		
【出版日期】 2026 年 3 月	【报告页码】 165 页	【图表数量】 50 个
【中文价格】 RMB 15500	【英文价格】 RMB 29500	【中英文价】 RMB 39500
【全国热线】 400-856-5388 400-086-5388 全国免费热线		中研普华公司介绍
【订阅热线】 0755-25425716 25425726 25425736		了解中研普华的实力
【订阅热线】 0755-25425756 25425776 25425706		下载征订表
<p>【版权声明】 本报告由中国产业研究院出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询公司实力的主要方法”。</p>		

科创芯片是一个融合资本市场定位与高科技产业属性的复合概念，特指在科创板上市、主营业务覆盖芯片半导体全产业链核心环节的高成长性企业群体，其定义既包含金融市场的制度设计，也体现国家科技战略的产业导向。从资本市场视角看，科创芯片并非一个独立的行业分类，而是基于科创板的设立初衷所形成的特定概念板块。科创板自设立以来，便以“硬科技”为核心定位，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业，而半导体芯片作为信息技术产业的基石，自然成为科创板重点吸纳的领域。

因此，“科创芯片”首先是一个资本市场概念，它圈定了在科创板上市、符合特定技术门槛与研发强度要求的芯片相关企业，这些企业共同构成了中国半导体产业在资本市场的核心代表。从产业视角看，科创芯片企业深度嵌入全球半导体产业链，业务范围涵盖上游的半导体材料与核心设备、中游的芯片设计与晶圆制造、以及下游的封装测试与系统应用，形成了对全产业链的广泛覆盖。

这类企业普遍具备高强度的研发投入、自主可控的技术路径以及面向全球竞争的创新力，是中国突破“卡脖子”技术、实现半导体产业链安全与韧性的重要力量。随着摩尔定律的持续推进与产业分工的不断深化，科创芯片的内涵也在动态演进，不仅包括传统意义上的集成电路制造企业，也吸纳了在 AI 芯片、量子芯片、存算一体等前沿方向取得突破的创新主体。

同时，以“科创芯片”为标的的指数产品（如科创芯片指数）应运而生，其成分股筛选机制进一步强化了该概念在技术先进性、产业链完整性与市场代表性方面的综合特征。总体而言，科创芯

片的定义超越了单一的技术或金融范畴，它是中国在关键技术领域实现自主可控战略目标下的产物，是资本力量与科技创新深度融合的典型范式，代表着国家对半导体产业未来发展方向的顶层设计与资源倾斜。其发展不仅关乎企业个体的成长，更承载着构建安全、稳定、创新的国家科技生态体系的重大使命。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国科创芯片行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。

二、报告目录 CONTENTS

第一章 科创芯片行业概述

第一节 科创芯片的基本定义与范畴界定

- 一、科创芯片的核心内涵与技术特征
- 二、与通用芯片、消费类芯片的差异边界
- 三、在国家战略科技力量中的功能定位

第二节 科创芯片产业链结构解析

- 一、上游材料与设备支撑环节
- 二、中游设计、制造与封测核心环节
- 三、下游科研、国防、高端装备应用场景

第三节 科创芯片主要类型划分

- 一、按功能划分
- 二、按工艺节点划分
- 三、按应用领域划分

第二章 全球科创芯片行业发展现状

第一节 全球市场格局与技术主导权分布

- 一、美国在高端科研芯片领域的绝对优势
- 二、欧洲在专用科学计算芯片的深耕
- 三、日本与韩国在精密传感与成像芯片的积累

第二节 全球技术演进与创新方向

- 一、异构集成与芯粒（Chiplet）架构普及
- 二、存算一体与近存计算架构突破
- 三、低温 CMOS 与超导芯片原型验证

第三节 全球供应链安全与出口管制

- 一、高端 EDA 工具与 IP 核封锁升级
- 二、先进封装设备出口限制扩大
- 三、科研合作项目中的芯片禁用条款

第三章 中国科创芯片行业发展回顾

第一节 行业发展基础与驱动力

- 一、国家重大科技基础设施建设需求
- 二、人工智能大模型训练算力缺口
- 三、深空探测与高能物理实验牵引

第二节 市场主体与创新生态构建

- 一、高校与科研院所自研芯片项目增多
- 二、初创企业聚焦细分科研场景突破
- 三、头部科技公司设立专用芯片部门

第三节 技术成果与产业化进展

- 一、国产 AI 训练芯片性能提升显著
- 二、量子测控芯片实现原理验证
- 三、科学级图像传感器完成流片

第四章 科创芯片行业政策与制度环境演变

第一节 国家科技专项支持体系

- 一、重点研发计划芯片专项布局
- 二、大科学装置配套芯片研制机制
- 三、新型举国体制下的协同攻关模式

第二节 创新容错与知识产权保护

- 一、科研芯片试错成本分担机制
- 二、开源硬件与 IP 共享平台建设
- 三、专利快速审查与跨境维权通道

第三节 标准化与测试认证体系

- 一、科研芯片可靠性评价标准缺失
- 二、第三方测试平台能力不足
- 三、军民两用芯片认证流程优化

第五章 科创芯片行业上游支撑体系分析

第一节 半导体材料与衬底供应

- 一、硅基材料纯度与缺陷控制水平
- 二、化合物半导体（GaAs、SiC）适配性
- 三、特种封装材料国产化进展

第二节 核心设备与工具链

- 一、EDA 工具对科研芯片设计支持度
- 二、小批量多品种制造设备适配性
- 三、低温测试与极端环境验证平台

第三节 IP 核与基础模块库

- 一、开源 RISC-V 生态在科研领域渗透
- 二、专用模拟/混合信号 IP 积累薄弱
- 三、安全可信根模块自主开发进展

第六章 科创芯片行业中游制造体系分析

第一节 芯片设计能力演进

- 一、系统级架构创新能力提升
- 二、跨学科融合设计人才储备
- 三、敏捷开发与快速迭代机制建立

第二节 制造工艺与产线适配

- 一、成熟制程特色工艺平台建设
- 二、小批量柔性制造服务模式
- 三、先进封装对异构集成支撑

第三节 封装测试与可靠性保障

- 一、多芯片异构集成封装技术
- 二、极端环境（高低温、辐射）测试能力
- 三、长期运行稳定性验证体系

第七章 科创芯片行业下游应用领域分析

第一节 大科学装置与基础研究

- 一、粒子对撞机前端读出芯片
- 二、射电望远镜信号处理芯片
- 三、同步辐射光源控制芯片

第二节 人工智能与大模型训练

- 一、国产 AI 加速芯片集群部署
- 二、稀疏计算与动态精度支持
- 三、能效比与互联带宽优化

第三节 国防与航空航天特种应用

- 一、星载智能处理芯片抗辐照设计
- 二、雷达与电子战专用信号处理
- 三、无人系统边缘智能芯片集成

第八章 科创芯片行业商业模式与盈利结构

第一节 收入来源构成特点

- 一、政府科研项目经费为主导
- 二、定制化开发服务逐步增长
- 三、技术授权与 IP 输出探索初期

第二节 成本结构与投入周期

- 一、研发人力成本占比极高

二、流片与封装试错成本沉重

三、验证与适配周期长达数年

第三节 盈利可持续性挑战

一、市场规模有限难以摊薄成本

二、技术迭代快导致产品生命周期短

三、缺乏标准化阻碍规模化复制

第九章 科创芯片行业竞争格局分析

第一节 国内主要参与主体态势

一、国家队科研机构技术领先

二、高校衍生企业创新活跃

三、商业公司聚焦可转化场景

第二节 国际竞争与技术封锁压力

一、高端科研芯片禁运范围扩大

二、国际学术合作受限加剧

三、人才交流与设备采购受阻

第三节 竞争关键要素演变

一、跨学科系统集成能力

二、快速原型验证闭环效率

三、与科研用户深度协同程度

第十章 科创芯片行业 SWOT 与 PEST 综合分析

第一节 SWOT 模型分析

一、优势：国家战略高度重视、应用场景明确

二、劣势：基础工具链薄弱、量产能力缺失

三、机会：新质生产力催生新需求、开源生态崛起

四、威胁：技术脱钩加速、高端人才流失风险

第二节 PEST 宏观环境分析

一、政治：科技自立自强战略深化

二、经济：科研投入持续增加但效率待提升

三、社会：复合型芯片人才极度紧缺

四、技术：AI for Science 推动芯片范式变革

第三节 行业生命周期阶段判断

一、整体处于导入期向成长期过渡

二、部分细分领域（如 AI 训练芯片）进入爆发前期

三、尚未形成稳定商业闭环

第十一章 科创芯片技术创新与架构演进

第一节 新型计算架构探索

- 一、存内计算与神经形态芯片
- 二、光子集成电路集成方案
- 三、量子-经典混合控制芯片

第二节 先进封装与集成技术

- 一、2.5D/3D 堆叠用于科学计算
- 二、硅光共封装降低延迟功耗
- 三、低温封装支持量子系统

第三节 软硬件协同设计范式

- 一、领域专用语言（DSL）支持
- 二、编译器与运行时系统优化
- 三、仿真-硬件联合验证平台

第十二章 科创芯片行业区域发展格局

第一节 京津冀协同创新高地

- 一、北京高校院所密集研发
- 二、雄安新区大科学装置集聚
- 三、天津制造与测试配套

第二节 长三角一体化生态

- 一、上海张江 EDA 与 IP 集聚
- 二、苏州纳米城特色工艺平台
- 三、合肥量子芯片先发优势

第三节 粤港澳大湾区应用牵引

- 一、深圳 AI 与机器人芯片需求
- 二、广州生物医药传感芯片
- 三、澳门微电子国际合作窗口

第十三章 科创芯片行业国际化合作路径

第一节 开源社区与全球协作

- 一、RISC-V 国际基金会参与
- 二、OpenROAD 等开源 EDA 贡献
- 三、国际学术会议技术交流

第二节 “一带一路”科技合作

- 一、联合实验室共建芯片平台

二、发展中国家科研设备配套

三、技术培训与能力建设输出

第三节 出海挑战与合规应对

一、出口管制合规审查机制

二、知识产权跨境保护策略

三、本地化技术支持体系建设

第十四章 2026-2030 年中国科创芯片行业发展趋势预测

第一节 市场规模与结构预测

一、科研投入驱动需求稳步增长

二、AI 训练芯片占比显著提升

三、量子与光子芯片进入工程化

第二节 技术演进方向预测

一、Chiplet 成为主流集成方式

二、AI 原生芯片架构普及

三、绿色低碳设计成为标配

第三节 产业生态成熟度预测

一、专用 EDA 工具链初步形成

二、小批量制造服务平台完善

三、测试认证标准体系建立

第十五章 2026-2030 年科创芯片行业投资机会与战略建议

第一节 重点细分赛道投资价值

一、AI 科学计算专用加速芯片

二、量子测控与读出芯片

三、科学级图像与传感芯片

第二节 区域与生态布局策略

一、聚焦大科学装置集聚区

二、嵌入高校科研创新链条

三、联合龙头企业共建平台

第三节 风险防控与可持续发展

一、规避技术路线选择风险

二、构建开源可控技术底座

三、强化人才长期培养机制

第十六章 科创芯片行业可持续发展与社会责任

第一节 科技伦理与负责任创新

- 一、AI 芯片偏见与公平性评估
- 二、科研数据安全和隐私保护
- 三、避免军事滥用治理机制

第二节 人才培养与知识传承

- 一、跨学科芯片工程师培养
- 二、科研芯片设计开源课程
- 三、青年科学家芯片赋能计划

第三节 绿色制造与资源节约

- 一、低功耗设计减少碳足迹
- 二、小批量制造废料回收利用
- 三、全生命周期环境影响评估

图表目录

- 图表：2023-2025 年全球化科芯片市场规模及增长率
- 图表：2023-2025 年全球科研 AI 芯片出货量
- 图表：2023-2025 年全球量子控制芯片研发项目数
- 图表：2023-2025 年全球科学级图像传感器市场规模
- 图表：2023-2025 年全球 Chiplet 在科研芯片应用比例
- 图表：2023-2025 年全球科研芯片 EDA 工具使用分布
- 图表：2023-2025 年全球科研芯片先进封装采用率
- 图表：2023-2025 年全球科研芯片平均研发周期
- 图表：2023-2025 年中国科创芯片行业市场规模
- 图表：2023-2025 年中国 AI 训练芯片国产化率
- 图表：2023-2025 年中国量子芯片流片次数
- 图表：2023-2025 年中国科研机构自研芯片项目数
- 图表：2023-2025 年中国高校芯片设计团队数量
- 图表：2023-2025 年中国科创芯片初创企业融资额
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片流片工艺节点分布
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片封装类型占比
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片主要应用领域分布
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片研发投入强度
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片专利申请量
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片人才缺口规模
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片进口依赖度
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片国产替代率

- 图表：2023-2025 年中国科研芯片测试平台数量
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片开源项目数量
- 图表：2023-2025 年中国科研芯片国际合作项目数
- 图表：2026-2030 年中国科创芯片行业市场规模预测
- 图表：2026-2030 年中国 AI 科研芯片需求量预测
- 图表：2026-2030 年中国量子芯片工程化进度预测
- 图表：2026-2030 年中国光子芯片集成度预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片 Chiplet 采用率预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片先进制程占比预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片 EDA 国产化率预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片小批量制造平台数预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片平均研发周期预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片人才供给量预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片进口依赖度预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片绿色设计普及率预测
- 图表：2026-2030 年全球科技芯片市场规模预测
- 图表：2026-2030 年全球 AI 科研芯片性能提升预测
- 图表：2026-2030 年全球量子芯片商业化时间表预测
- 图表：2026-2030 年全球科研芯片开源生态成熟度预测
- 图表：2026-2030 年“一带一路”科研芯片合作项目预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片 ESG 评级趋势预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片碳足迹强度预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片专利质量指数预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片初创企业存活率预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片国际标准参与度预测
- 图表：2026-2030 年中国科研芯片全生命周期成本预测

订阅报告，请来电咨询 400-856-5388 400-086-5388

- ①.请详细填写封底客户征订表后传真给我们
- ②.通过银行转帐、邮局汇款形式支付购买报告款项
- ③.我们收到汇款凭证后，特快专递报告或者发送报告邮件
- ④.款项到帐后快递款项发票
- ⑤.大批量采购报告可享受会员优惠，详情来电咨询

全程配有客服专员为您提供贴心服务

三、公司介绍 COMPANY

中研普华集团创始于 1998 年，是中国领先的产业研究专业机构，公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。公司经历 20 多年的发展，现已成为中国领先的细分市场研究机构及金融咨询领域权威专家。我们拥有多年的投资银行、企业上市一体化服务、市场调研、细分行业研究、项目可行性研究及投资咨询专业经验。目前，中研普华已经为上万家包括政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、投资公司、集团公司和各行业公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为众多企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；还协助国内多家证券公司开展 IPO 业务。

随着中国加入 WTO，中国企业将面临更多严峻挑战，市场信息显的尤为重要。中研普华将集团公司在国际市场上成功运作的商业服务模式引入中国，帮助中国企业成长，在国内外市场不断取得新的竞争优势和新的成长。在这种形势下，中研普华迅速崛起，已成为中国首屈一指的资讯服务商。面对中国新经济形势，我们以一名“辅导员”的身份，结合中国企业目前现状，为企业引进和提供最前沿的行业市场商情和企业管理资讯，通过中研普华 One Stop Service（一站式服务），秉承“管理是本质、信息是基础、效益是目的”的原则，愿意与所有具有前瞻性的中国企业分享成功实践的经验，用务实的精神和优质的服务，携手成就未来。

目前，中研普华已将客户服务总部设于深圳，信息研究中心设在北京，营销传播中心设在上海，海外资讯中心设于香港，并在广州、杭州、成都、青岛、武汉、哈尔滨等地设有分支机构。

顾问团队 CONSULTANT TEAM

中研普华始终把引进优秀的员工加盟作为公司的核心目标之一，公司员工拥有多种专业学历背景：统计学、金融学、产业经济学、市场营销学、国际贸易学、经济学、社会学、数学等数十个专业。中研普华现有 350 多名员工中，本科以上学历占 98.5%，60%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员 180 多名，专家顾问 45 人，市场调研专家 16 人，数据建模专家 8 人，海外咨询专家 5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构有过丰富的从业经验。高素质的专业人才是中研普华的最大财富，也是我们向客户提供优质服务的保证。

业务范围 BUSINESS SCOPE

中研普华业务范围主要囊括了细分产业领域研究、IPO 咨询、并购与重组、投资咨询、项目可行性分析、行业市场研究、市场调查、商业计划书编制及营销策划咨询等领域。中研普华业务覆盖全球主要国家及地区，为外资企业注资中国及跨国合作提供了切实高效的服务。公司 80% 以上的业务主要针对大中华区实施，我们在中国大陆 220 多个主要城市设立调查网点（如北京、上海、天津、重庆、南京、武汉、成都、长沙、杭州、西安、兰州、石家庄、沈阳、济南、郑州、合肥、福州、厦门、南宁等），为客户提供专项市场调查的同时，也为市场研究及投资咨询服务提供主要的数据支

持。公司拥有在中国香港、澳门、台湾及部分海外地区实施项目的宝贵经验。公司已与国内外上百家专业调研机构建立长期合作关系，确保了跨国性项目的有效实施和执行。

细分市场研究

医疗 通讯 机电 汽车 房产 轻工
家电 日化 食品 零售 酒店 金融
传媒 建材 能源 石化 农业 文教

项目可行性研究

可行性研究 项目建议书 项目计划书
募投可研报告 项目申请报告 资金申请报告
境外投资申请 项目评估报告 投资价值报告

商业计划书

商业计划书 项目计划书 商业策划书
招商计划书 创业计划书 私募计划书
并购计划书 合作计划书 商业企划书 标书

专项市场调研

专项市场研究 产品营销研究 品牌调查研究
广告媒介研究 渠道商圈研究 满意度研究
神秘顾客调查 消费者研究 调查执行技术

兼并重组研究

兼并重组 公司兼并 企业重组 资产重组
股权重组 借壳上市 跨国并购 横向并购
纵向并购 现金并购 企业私有化

IPO上市咨询

上市前规范 上市前咨询 上市前融资
细分市场调研 募投项目可研 发展战略规划
尽职调查 上市后服务 一体化方案

产业园区规划

产业园区规划 产业分析规划 城市/区域规划
空间规划咨询 招商策划咨询 总部经济规划
智慧城市规划 地产策划咨询 一体化服务

十五五规划

政府规划研究 产业发展规划 企业发展规划
区域发展规划 城市发展规划 战略规划研究
热点领域聚焦 热点解决方案

特色小镇

特色产业规划 申报立项 招商策划
特色小镇特征 政策汇总 评分细则
商业运营模式 经典案例 投融资模式

产业地产

项目拿地 产业定位 产业规划 产业招商
产业运营 产业新城 产业小镇 产业综合体
开发模式 关键要素 赢利模式 解决方案

核心竞争力 CORE COMPETITIVENESS

丰富的行业经验。我们针对各行业都设有产业研究组，组长均具有资深实际行业从业经验，研究组定期举办行业主题研讨会及进行典型企业走访调研，积累了丰富的行业实践经验，以此为基础，充分运用扎实的理论知识，更好的为客户提供服务。

资深的专家顾问。我们的专家团队来自于国家级科研院所、著名大学教授、以及具备成功经验的企业家，在产业研究、市场调研、投资咨询、管理咨询等领域拥有强大的专业能力，能及时有效的满足客户需求。

权威的信息数据。中研普华建立了覆盖 3000 多个细分行业市场的数据库并持续的更新。我们设有数据中心，以国家统计局部门、工商部门、行业协会、海关总署及其他战略合作机构为重要信息渠道。另外，我们拥有自己的调研队伍，运用各种调查手段和渠道，准确、及时地掌握权威信息。

科学的研究方法。我们采取专业的研究模型，如：SWOT 分析、波士顿矩阵、波特竞争力、洛伦茨曲线等；精准的数据分析，如：相关分析、方差分析、多维尺度分析、聚类分析、因子分析等；周密的调查方法，如：定性调查、定量调查等相结合的方式，力求为客户提供专业化的服务。

完善的服务体系。我们不仅为您提供专业化的研究报告，还会为您提供超值的售后服务，如：免费数据查询、行业发展建议、投资行业策略、市场深度分析、营销策划、重大展会提示等服务，给您带来完善的一站式服务。

社会影响力 SOCIAL INFLUENCE

中研普华集团是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构之一。中研普华始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论、调研数据及分析观点广泛被电视媒体、报刊杂志及企业采用。同时，中研普华的研究结论、调研数据及分析观点也大量被国家政府部门及商业门户网站转载，如中央电视台、凤凰卫视、深圳卫视、新浪财经、中国经济信息网、商务部、国资委、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。



了解中研普华的实力：[电视采访报道](#) [门户网站引用](#) [招股说明书引用](#) [权威媒体报道](#) [客户好评如潮](#)

客户征订表

让决策更稳健，让投资更安全！

单位名称：_____ (盖章)
主营业务：_____
公司负责人：_____ 职务：_____
资料收件人：_____ 职务：_____
电 话：_____ 手机：_____
地 址：_____
邮 编：_____ 电子邮件：_____

报告及专项：_____ 份数：_____

服务方式： 全套版本 (含印刷版及电子版) 电子版本 (电子邮件发送) 印刷版本 (免费快递)
付款总金额：_____ 付款日期：_____

特别推荐订阅套餐

保证100%满意，您必须拥有

- 战略套餐：5份研究报告，特惠订阅费用5万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值：全面了解行业上下游产业链，对行业脉络进行系统性梳理，厘清产品流通各个环节，实现企业的成长与产品的成功。
- 发展套餐：10份研究报告，特惠订阅费用8万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值：充分了解行业重点领域发展态势，准确把握市场热点变化趋势，为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。
- 智慧套餐：15份研究报告，特惠订阅费用10万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值：深入了解行业细分市场及关联产业发展形势，挖掘各领域投资机会，延伸企业经营触角，实现企业跨行业并购整合。
- 总裁套餐：20份研究报告，特惠订阅费用12万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务**
套餐价值：多角度！多层次！透视各行业、各业务发展，完善集团管控体系，准确掌握集团航向，有效降低企业智力投资成本。

专项咨询定制服务

专项定制需根据企业具体要求出具项目方案，再做出合理报价

商业计划书编制	商业计划书/项目计划书/商业策划书/招商计划书/创业计划书/私募计划书/并购方案/标书，编制及翻译。
项目可行性研究	可行性研究/项目建议书/项目计划书/项目申请/资金申请/境外投资/项目评估/机会研究/风险评估服务。
行业市场专项调研	细分市场研究/竞争对手研究/营销研究/品牌调查/广告研究/商圈研究/消费者研究，覆盖多行业多领域。
产业园区规划咨询	产业集群/园区规划/区域战略规划/城市新区规划/园区建设和运营/园区招商引资/园区功能服务体系等。
IPO上市咨询服务	细分市场调研/募投可研/上市前规范/上市前融资/招股说明书/上会路演/上市后服务/财经公关/再融资。

汇款至 中国建设银行

帐户名：深圳市中研普华产业研究院有限公司
开户行：中国建设银行深圳市分行
帐 号：44201501100052597578

汇款至 中国工商银行

帐户名：深圳市中研普华管理咨询有限公司
开户行：中国工商银行深圳市分行
帐 号：400023009200181386



扫描二维码，查看
更多研究
报告目录

中研普华集团™
ZERO POWER INTELLIGENCE GROUP



WWW.ChinaIRN.COM

中国产业研究院

中国领先行业研究机构

总部地址：深圳市福田区滨河大道中洲湾西座27层 (518000)

全国统一服务热线：400-856-5388 400-086-5388 免费电话

订阅热线：0755-25425716 25425726 25425736 25425706

0755-25425756 25425776 25420896 25420806

0755-23895086 25427856 25428586 25429596

传 真：0755-25429588 25428099 全年无休 24小时服务

官方网站：中国产业研究院 www.ChinaIRN.com 深圳/北京/上海

订阅方法：请把征订表用正楷字填写完后传真或快递给我们，然后通过银行付款。款到后即完成订阅手续，产品与发票会在款到后24小时内以特快专递寄出。订阅传真：0755-25429588 25428099 7天×24小时 贴心服务